

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-057

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司近期生产经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、行业发展趋势

随着全球信息互联规模不断扩大，人工智能等技术的兴起，光电信息技术正在被进一步广泛应用，半导体激光器芯片的下游应用场景不断扩展，需求量不断增加。数据中心领域，AI 应用发展推动算力需求增长，带动高速光模块及上游激光器芯片需求上行。同时，CPO、NPO 等新型光互联技术持续演进，对上游激光器芯片也提出了更进一步的方案需求，AI 算力建设仍是行业核心驱动。电信领域相关基础设施有序推进，需求保持稳健。综合来看，行业处于 AI 算力需求拉动叠加电信基础设施稳步建设阶段，整体发展态势正常。

二、公司生产经营情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前生产经营活动、订单交付及产能扩建等工作均正常开展，内部生产经营秩序正常。

业绩方面：2026 年第三季度，预计公司实现营业收入 65,000.00 万元至 70,000.00 万元，同比增加 264.56%至 292.60%；预计公司 2026 年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润 40,300.00 万元至 45,300.00 万元，同比增加 578.85%至 659.70%；预计公司 2026 年第三季度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 40,000.00 万元至 45,000.00 万元，同比增加 678.44%至 775.74%。

生产运营方面：公司产品研发迭代与技术验证工作正常开展，面向 CPO/NPO 等新型封装技术的多款产品正结合客户需求稳步推进，EML、CW 产品研发投入保持较大力度；公司与下游客户保持积极沟通，客户拓展持续深化，整体生产运营顺利。

产能建设方面：公司产能扩充正按业务需求推进，光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的土建工程、部分洁净室及相关配套设施已完成建设，首批生产设备预计近期开始进厂，后续将进行设备调试，预计 2026 年底至 2027 年初开始形成产能，整体项目进展符合预期。

三、公司未来经营展望

公司依托 IDM 全流程自主可控平台，坚持电信、数通市场双轮协同发展的业务格局。目前公司生产经营有序开展，下游客户需求旺盛，能见度很高，为公司业务稳步增长提供支撑。

公司已开展前瞻性产能布局，按计划推进产能建设工作，根据下游订单及市场节奏统筹产能释放，持续提升交付保障能力。与此同时，公司持续拓展海内外市场，保持稳定研发投入，夯实核心技术壁垒。公司将密切跟踪市场环境、行业周期、技术迭代等不确定性因素，审慎应对各类经营风险，稳健组织生产经营，积极把握产业升级带来的发展机遇。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日